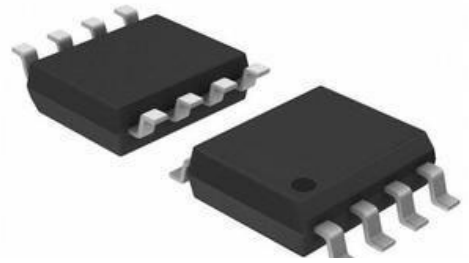


SCM3422BSA 高速 CAN 总线收发器

特点

- 完全兼容“ISO 11898”标准
- 高速 CAN，支持 CAN FD 且传输速率高达 5Mbps
- 支持 5V 电源供电
- 循环延迟小于 180ns
- 显性功耗 50mA，隐性功耗 5mA
- 集成过温保护、欠压保护、过流保护功能
- 显性超时功能
- 未上电节点不干扰总线
- 总线接触放电防护能力±4KV
- 总线隔离耐压±58V

封装



产品可选封装：SOP-8，丝印信息请见“订购信息”

应用范围

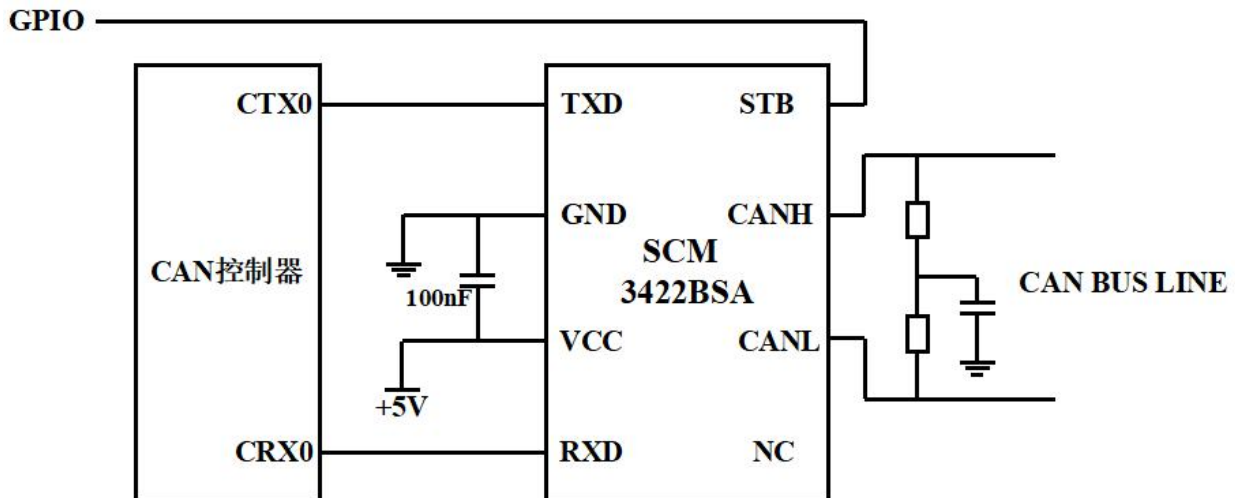
- 工业自动化用
- 智能电表
- 安防系统
- 远距离信号交互传输

功能描述

SCM3422BSA CAN 收发器符合 CAN 总线物理层标准，作为微控制器和 CAN 总线之间的桥梁，具有发射和接收功能。发送功能时，将微控制器发送的数字信号转换为差分信号，传送到 CAN 总线上；接收功能时，将 CAN 总线上接收的差分信号，转换为数字信号，传输到微控制器中。传输速率最大为 5Mbps。

SCM3422BSA 更在传统 IC 基础上重点加强芯片可靠性设计，包括欠压保护，过温保护，过流保护，增强型 ESD 设计等。

典型应用电路

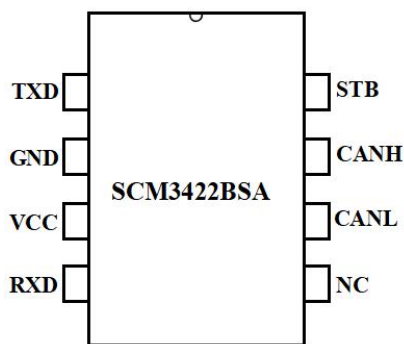


注：GPIO 表示通用 IO 口。

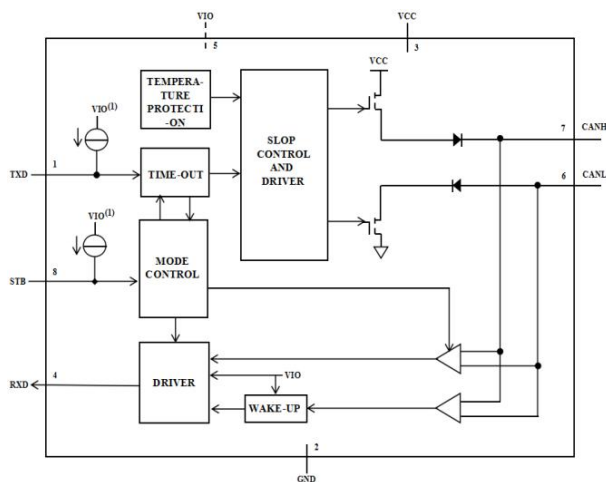
目录

特点及封装.....	1	电学特性.....	3
应用范围.....	1	传输特性.....	4
功能描述.....	1	其他特性.....	4
典型应用电路.....	1	参数测试电路.....	5
引脚封装.....	2	工作描述.....	8
内部框图.....	2	应用电路.....	8
真值表.....	2	电源使用建议.....	8
引脚描述.....	2	订购信息.....	9
极限额定值.....	3	封装信息.....	10
推荐工作参数.....	3	包装信息.....	11

引脚封装



内部框图



真值表

模式	输入		输出	
	STB	TXD	CAN 驱动	RXD
正常	0	0	显性	0
	0	1	隐性	总线显性为 0 总线隐性为 1
睡眠	1	X	浮地	检测到唤醒信号为 0
	1	X		未检测到唤醒信号为 1

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	TXD	数据发射输入端
2	GND	地电位
3	VCC	电源电压
4	RXD	数据接收输出端
5	NC	NC
6	CANL	低电平总线
7	CANH	高电平总线
8	STB	模式控制输入端，低电平为正常模式

极限额定值

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	大小	单位
VCC	供电电压	-0.3 to +6	V
TXD/RXD/STB	MCU 侧端口	-0.3 to VCC+0.3	V
CANH/CANL	总线侧输入电压	-58 to +58	V
T _{STG}	存储温度	-55 to 150	°C
T _A	环境温度	-40 to 125	°C
	焊接温度范围	300	°C

若超出极限额定值表内的最大值, 可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下, 器件的可靠性可能会受到影响。所有电压值都是以 GND 引脚作为参考基准。

推荐工作参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源供电电压	VCC	4.5	5.5	V
输入电压	V _{IN}	-0.3	VCC+0.3	V
传输速率	TF	4K	5M	bps
CANH/CANL 输入输出电压	V _{can}	-30	30	V
总线差分电压	V _{diff}	1.5	3.0	V
工作温度	T _A	-40	125	°C

电学特性

T_A = -40°C to 125°C; VCC=4.5V to 5.5V; 无特殊说明时 R_L=60Ω, f_{TXD}=500KHz。

发送器电学特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电压		0.7VCC		VCC+0.3	V
V _{IL}	输入低电压		-0.3		0.3VCC	
V _{O (dif)}	显性差分输出电压	V _{TXD} =0V; V _{O (dif)} =V _{CANH} -V _{CANL} , R _L =45Ω到 65Ω, VCC=4.5 到 5.5V	1.5		3	V
	隐性差分输出电压	V _{TXD} =VCC; V _{O (dif)} =V _{CANH} -V _{CANL} , 无负载, VCC=4.5 到 5.5V	-50		50	mV
V _{O (rec)}	隐性输出电压	正常模式; V _{TXD} =VCC; 无负载	2	0.5VCC	3	V
V _{O (dom)}	显性输出电压 V _{CANH}	V _{TXD} =0V, t < T _{to (dom) TXD} (显性超时时间), R _L =50Ω 到 65Ω	2.75	3.5	4.5	V
	显性输出电压 V _{CANL}	V _{TXD} =0V, t < T _{to (dom) TXD} (显性超时时间), R _L =50Ω 到 65Ω	0.5	1.5	2.25	V
V _{dom (TX) sym}	发射显性电压对称性	V _{dom (TX) sym} =VCC-V _{CANH} -V _{CANL}	-400		400	mV
V _{TXsym}	发射电压对称性	V _{TXsym} =V _{CANH} +V _{CANL} , VCC=4.75 到 5.25V	0.9VCC		1.1VCC	V
I _{O (sc) dom}	显性短路输出电流	V _{TXD} =0V, V _{CANH} =V _{CANL} =-15 到 40V	20	40	80	mA
I _{O (sc) rec}	隐性短路输出电流	V _{TXD} =VCC, V _{CANL} =V _{CANH} =-27 到 32V	-5		5	mA
接收器电学特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{rec(RX)}	接收隐性电压	总线ΔV, -30V≤V _{COM} ≤30V	0.4			V
V _{dom(RX)}	接收显性电压	总线ΔV, -30V≤V _{COM} ≤30V			1	V
V _{hys(RX)dif}	差分接收比较器滞回电压			120		mV
I _{OH}	RXD 高电平输出电流	V _{RXD} =VCC-0.4	-8	-4	-2	mA
I _{OL}	RXD 低电平输出电流	V _{RXD} =0.4V, 显性	2	5	12	mA
V _{COM}	总线共模范围	总线到地电压	-30		30	V
R _{IN}	总线输入电阻	V _{TXD} =VCC, -30V≤V _{CANH} /V _{CANL} ≤30V	10		40	KΩ
供电特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ICC	VCC 睡眠功耗	V _{STB} =VCC, V _{TXD} =VCC			65	uA

	VCC 显性功耗	$V_{STB}=0, V_{TXD}=0$	50	70	mA
	VCC 隐性功耗	$V_{STB}=0, V_{TXD}=VCC$	5	10	mA

传输特性

TA= -40°C to 125°C; VCC=4.5V to 5.5V; 无特殊说明时 RL=60Ω, CL=100PF, fTXD=500KHz。

发送器传输特性						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TF	传输速率		4K	500K	5M	bps
Td(TXD-busdom)	TXD 输入到总线显性的延迟时间	正常模式, TXD 下降沿的 30%到总线差分电压值为 0.9V 的延迟时间		65	80	ns
Td(TXD-busrec)	TXD 输入到总线隐性的延迟时间	正常模式, TXD 上升沿的 70%到总线差分电压值为 0.5V 的延迟时间		90	100	ns
Tr_CAN	总线输出上升斜率	上升沿 10%-90%		60		ns
Tf_CAN	总线输出下降斜率	下降沿 90%-10%		70		ns
Tbit(bus)	传输隐性位宽失真	输入 TXD 脉宽从上升沿 70%到下降沿 30%为 500ns, 观察总线上下下降沿 0.5V 到上升沿 0.9V 的位宽时间相对失真	-65		30	ns
Tto (dom) TXD	显性超时时间	$V_{TXD}=0V$ 为多长时, 发射通路关断	0.3	1	3	ms
接收器传输特性						
Td(busdom-RXD)	总线显性到 RXD 的延迟时间	正常/静默模式, 总线上差分电压值为 0.9V 到 RXD 输出下降沿 30%的延迟时间		60	80	ns
Td(busrec-RXD)	总线隐性到 RXD 的延迟时间	正常/静默模式, 总线上差分电压值为 0.5V 到 RXD 输出上升沿 70%的延迟时间		65	120	ns
Tbit(RXD)	RXD 输出位宽失真	输入 TXD 脉宽从上升沿 70%到下降沿 30%为 500ns, 观察 RXD 输出从上升沿 70%到下降沿 30%的位宽时间相对失真	-100		50	ns
芯片传输特性						
Td(TXDL-RXDL)	TXD 低电平到 RXD 低电平的延迟时间	正常模式, TXD 下降沿 30%到 RXD 下降沿 30%的延迟时间		110	180	ns
Td(TXDH-RXDH)	TXD 高电平到 RXD 高电平的延迟时间	正常模式, TXD 上升沿 70%到 RXD 上升沿 70%的延迟时间		110	180	ns
唤醒通路传输特性						
Td(wake-up)	总线差分信号唤醒时间	睡眠模式, 总线差分信号 Td (wake-up) 为多长时, 芯片被唤醒			5	us

其他特性

VCC=4.5V to 5.5V; 典型条件时 VCC=5V, RL=60Ω, Temp=25°C。

过温保护						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Tj (sd)	关断温度		150	160	170	°C
欠压保护						
Vuvd (VCC)	VCC 欠压值		3.5		4.5	V
ESD 性能						
VESD	HBM 模式, CANH 和 CANL (到 GND)		±8			KV
	HBM 模式, 其他引脚		±4			KV
	接触放电, CANH 和 CANL (到 GND)	IEC 61000-4-2	±4			KV

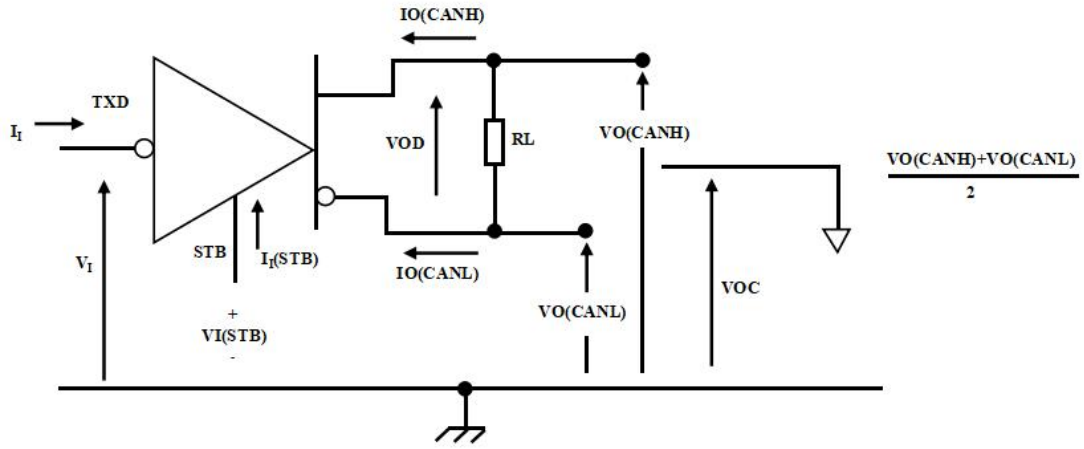


图 1 驱动器电压、电流测试定义

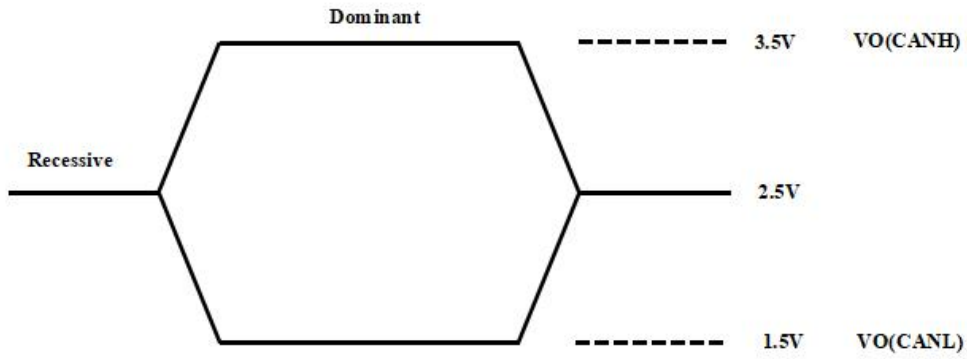


图 2 总线逻辑电压定义

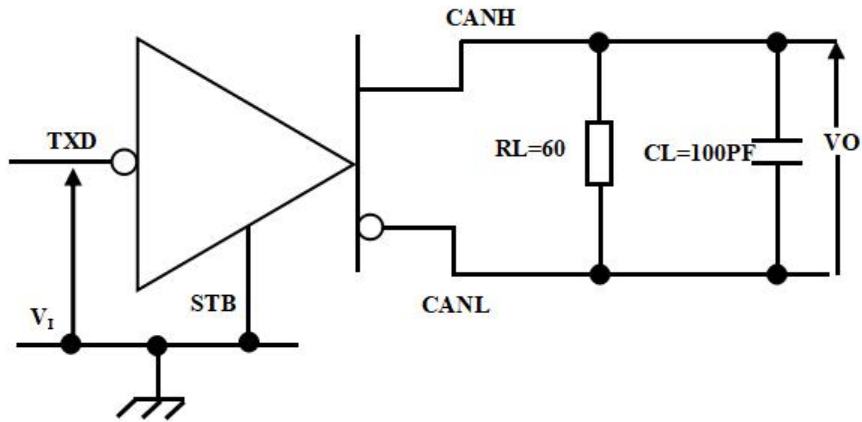


图 3 驱动器测试电路

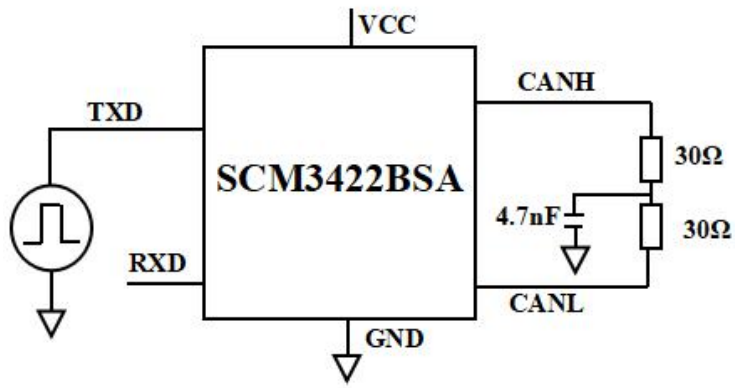


图 4 输出对称性测试电路

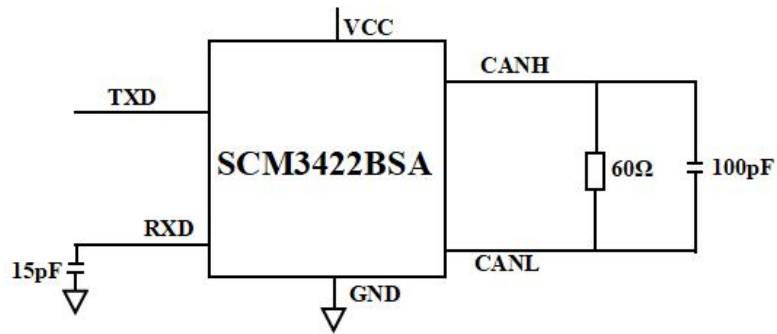


图 5 传输特性测试电路

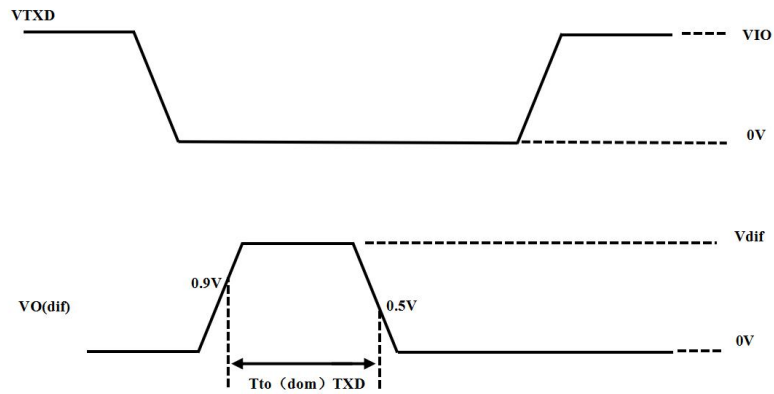


图 6 显性超时测试波形

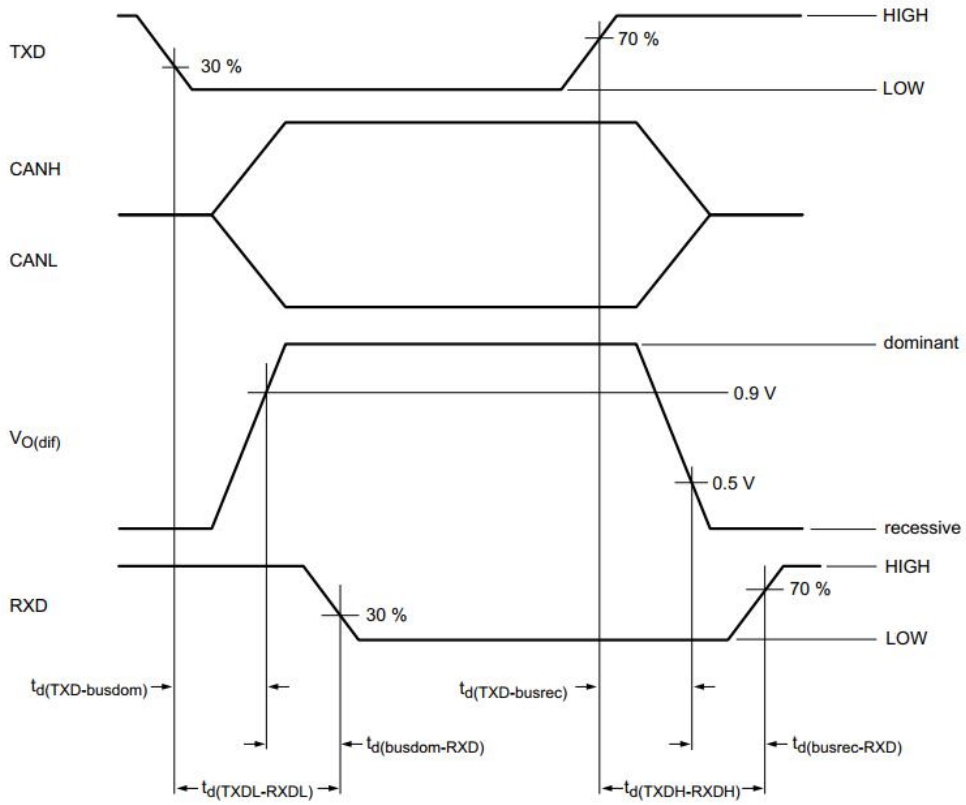


图 7 传输特性测试波形

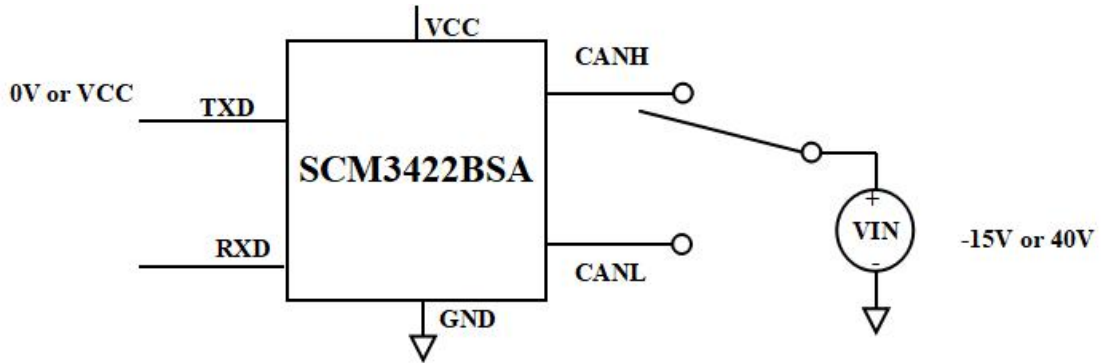


图 8 短路输出电流测试电路

工作描述

SCM3422BSA 作为一款 CAN 收发器芯片,具有发射和接收功能,符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 to SAE J2284-5 协议,传输速率最高为 5Mbps。芯片具有两种工作模式,正常模式和睡眠模式,由 STB 端口控制。

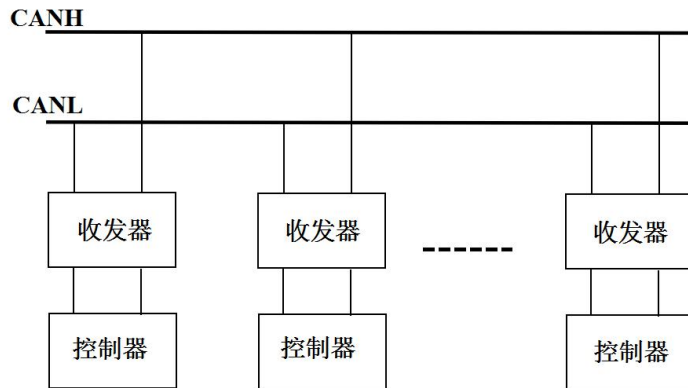
当 STB 为低电平时,芯片工作在正常模式,发射通路和接收通路开启,芯片正常工作。芯片的输入端 TXD 接收来自控制器的数字信号,经过发射通路后转换成符合 CAN 协议的差分信号,当 TXD 输入为低电平时,CAN 总线状态为显性,输出为差分信号;当 TXD 输入为高电平时,CAN 总线状态为隐性,输出为共模信号。当芯片实现接收功能时,CAN 总线接收差分信号,经过接收通路后转换为数字信号从 RXD 端口输出到控制器中。当接收的总线信号为显性时,RXD 输出为低电平,当接收的总线信号为隐性时,RXD 输出为高电平。

当 STB 为高电平时,芯片工作在低功耗的睡眠模式,此时,发射通路和接收通路关闭,只有唤醒通路开启,RXD 输出保持为高电平。当唤醒通路接收到总线上的唤醒信号时,将 RXD 输出信号变为低电平,通过控制器改变 STB 输入,芯片开始正常工作。未检测到总线上的唤醒信号时,RXD 输出信号保持为高电平。

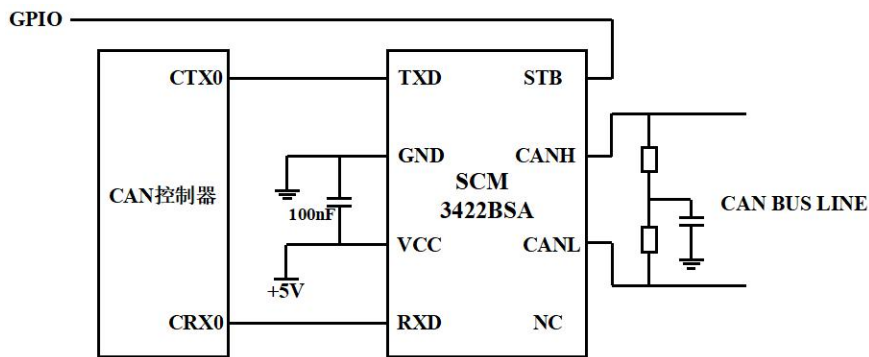
SCM3422BSA 集成了显性超时功能,当输入信号 TXD 持续低电平的时间超出 $T_{to(dom)} TXD$ 时,显性超时电路将发射通路关断,总线输出被释放为隐性状态,避免节点长时间占用总线。

SCM3422BSA 集成了过温保护和欠压保护功能,增强了芯片的可靠性,CAN 总线上耐压最高可达 $\pm 58V$,总线 ESD 接触放电模式可达 $\pm 4KV$ 。

应用电路



收发器应用电路



SCM3422BSA 典型应用电路

电源使用建议

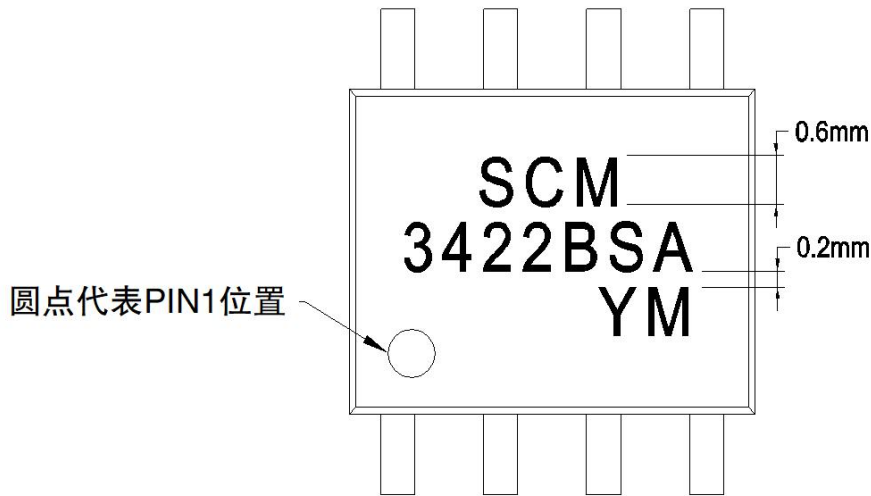
供电电源 VCC 添加旁路电容,增强电压的稳定性。

产品型号	封装	引脚数	丝印
SCM3422BSA	SOP	8	SCM 3422BSA YM

产品型号与丝印说明

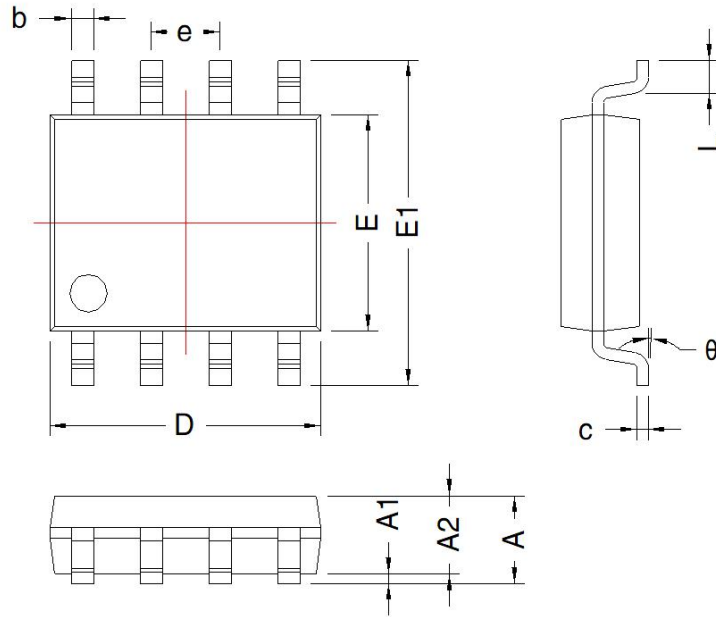
SCM3422XYZ:

- (1) SCM3422, 产品代码。
- (2) X=A-Z, 版本代码。
- (3) Y=S, 封装代码; S: SOP 封装。
- (4) Z=C, I, A, M, 温度等级代码; C: 0°C-70°C, I: -40°C-85°C, A: -40°C-125°C, M: -55°C-125°C。
- (5) YM: 产品溯源代码; Y 产品生产年份代码, M 产品生产月份代码。

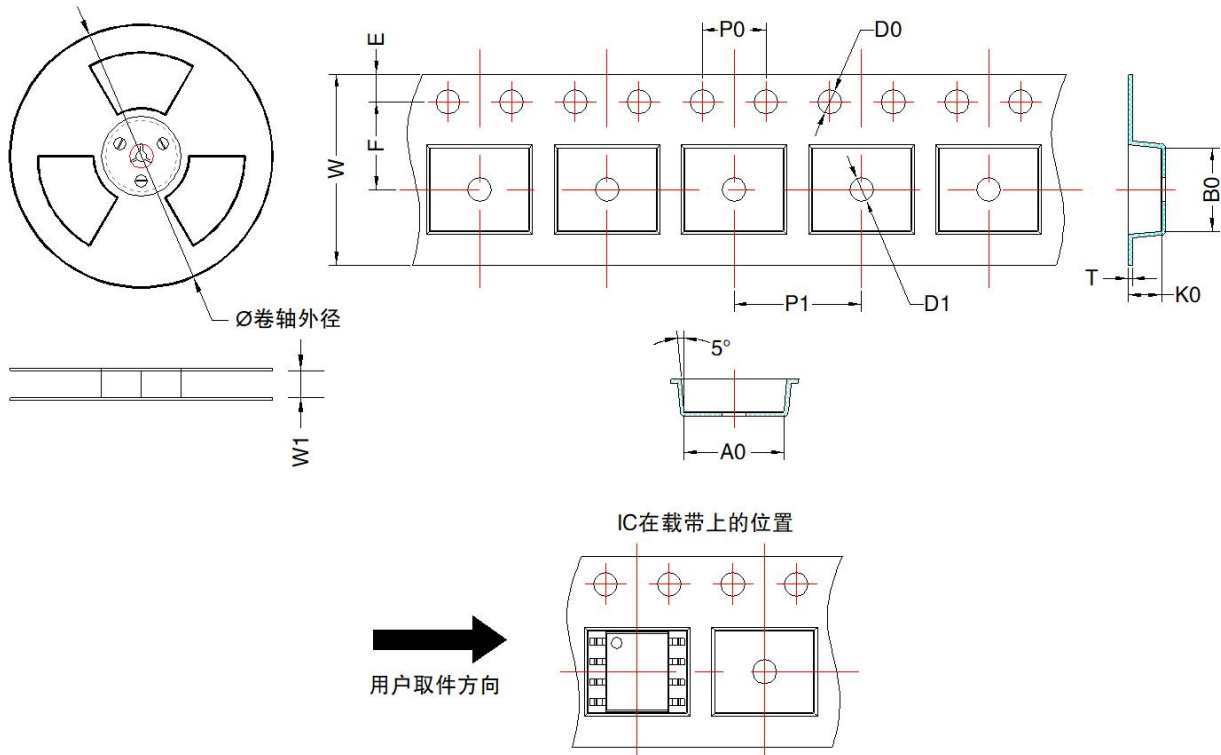


注:

- 1、字体: Arial;
- 2、字符尺寸: 高度0.6mm, 字符间距0.1mm, 行间距0.2mm。



SOP-8				
标识	尺寸(mm)		尺寸(inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.45	1.75	0.057	0.069
A1	0.10	0.25	0.004	0.010
A2	1.35	1.55	0.053	0.061
D	4.70	5.10	0.185	0.201
E	3.80	4.00	0.150	0.157
E1	5.80	6.20	0.228	0.244
L	0.40	1.27	0.016	0.50
b	0.33	0.51	0.013	0.020
e	1.27BSC		0.05BSC	
c	0.17	0.25	0.007	0.010
θ	0°	8°	0°	8°



器件型号	封装类型	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1(mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	T (mm)	W (mm)	E (mm)	F (mm)	P1 (mm)	P0 (mm)	D0 (mm)	D1 (mm)
SCM3422BSA	SOP-8	3000	330.0	12.4	6.5±0.2	5.45±0.2	2.0±0.2	0.3±0.05	12.0±0.3	1.75±0.1	5.5±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
 电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn